

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

Dell PowerEdge ラックサーバーは、IT の課題を最小限に抑え、ビジネスの成功を促進するモダン インフラストラクチャを構築するのに役立ちます。クイック リファレンス ガイド (QRG) には、ラックサーバー ポートフォリオ全体がまとめて掲載されています。

| ラックサーバー               | R470   | R570   | R670  | R770   | R770AP   | R6715  | R7715  | R6725   | R7725   | R7725xd   | R4715   | R5715                                  |                              |
|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|--|------------------------------|
|                       |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |                              |
| 主要な特性                 | 最適化されたシングルソケット サーバーで効率性を最大限に高め、手頃な価格で設計され、クラウド スケールの Web およびアプリケーション マイクロサービス、データ サービス、仮想化、スケールアウト データベース向けの強力なパフォーマンスを提供。 | 最適化されたシングルソケット サーバーで効率性を最大限に高め、手頃な価格で設計され、クラウド スケールの Web およびアプリケーション マイクロサービス、データ サービス、仮想化、スケールアウト データベース向けの強力なパフォーマンスを提供。 | コンピューティング ワークロード向けに最適化されたオープン エコシステムは、高密度の導入、クラウドネイティブ アプリケーション、オールフラッシュ SDS の電力を最適化し、パフォーマンスのバランスを取るよう設計されている。 | コンピューティング ワークロード向けに最適化されたオープン エコシステムは、仮想化とマイクロサービス、クラウドネイティブ アプリケーション、大規模な分析のために最適化されたパワーで最大限のパフォーマンスを提供。              | パフォーマンスと信頼性の両方を必要とするエンタープライズ環境向けに設計されています。大規模なワークロードを実行するための拡張性、運用コストを制御する効率性、重要なデータを保護するためのセキュリティを提供し、エンタープライズイノベーションの基盤となるサーバーとなります。 | 適切なサイズのメモリとストレージ密度   | パフォーマンスと価値の向上  | 画期的なパフォーマンス密度   | 拡張性のある画期的なパフォーマンス   | ストレージ密度の高いワークロードをサポートする設計   | 中小企業で強力なパフォーマンス、柔軟性、効率性を達成するように設計               | 中小企業で強力なパフォーマンス、柔軟性、効率性を達成するように設計      |                              |
| ターゲット ワークロード          | 仮想化、スケールアウト データベース、ビッグデータと分析、ハイパフォーマンス コンピューティング、エッジ コンピューティング   | 中密度の仮想化、スケールアウト データベース、ビッグデータと分析、VDI、ハイパフォーマンス コンピューティング、ソフトウェア デファインド ストレージ   | 仮想化、クラウド ネイティブ アプリケーション、オールフラッシュ SDS、ハイパースケール ワークロード、スケールアウト型 データベース  | 仮想化、人工知能推論機能、クラウド ネイティブ アプリケーション、ハイパースケール ワークロード、スケールアウト データベース  | ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、次世代の仮想化、データ集約型分析   | データ分析、高密度仮想化、ソフトウェア デファインド ストレージ   | データ分析、高密度仮想化、ソフトウェア デファインド ストレージ   | ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)、仮想化   | ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)、仮想化                                   | オブジェクト ストレージ  | データ分析、仮想化、スケールアウト データベース、エッジ コンピューティング          | 仮想化、中程度の VM 密度または VDI、小売業向けビデオ監視、データ分析 |                              |
| プロセッサのタイプ             | 1 x インテル® Xeon® 6 E コア プロセッサ (最大 144 コア搭載) または 1 x インテル® Xeon® 6 P コア プロセッサ (最大 86 コア、R1S オプション搭載)                         |  | 2 x インテル® Xeon® 6 E コア プロセッサ (最大 144 コア)、または 2 x インテル® Xeon® 6 P コア プロセッサ (最大 86 コア)                            |  | 2 x インテル® Xeon® 6 6900 シリーズ P コア プロセッサ (最大 128 コア)   | 1 x AMD EPYC™ 第 5 世代 9005 シリーズ プロセッサ (最大 160 コア)   |  | 2 x AMD EPYC™ 第 5 世代 9005 シリーズ プロセッサ (最大 192 コア)  |   | 2 x AMD EPYC™ 第 5 世代 9005 シリーズ プロセッサ (最大 192 コア)  | 1 x AMD EPYC™ 第 5 世代 9005 シリーズ プロセッサ (最大 32 コア) |  |                              |
| DDR5 DIMM スロット (最大容量) | 16 (4 TB)  | 16 (4 TB)  | 32 (8 TB)   |  | 24 (3 TB)  | 24 (6 TB)  | 24 (6 TB)  | 24 (6 TB)   | 24 (6 TB)   | 24 (3 TB)   | 24 (1.5 TB)                                     | 24 (1.5 TB)                            |                              |
| ディスクドライブの最大数:         | 4 x 3.5 インチ<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S<br>2 x E3.S (背面)  | 8 x 2.5 インチ<br>12 x 3.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S<br>4 x E3.S (背面)           | 8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 20 x E3.S<br>2 x E3.S (背面)                                | 8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S (FIO 構成)<br>32 x E3.S / 40 x E3.S<br>4 x E3.S (背面) | 8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>32 x E3.S   | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ / U.2<br>10 x 2.5 インチ<br>16 x E3.S / 20 x E3.S<br>2 x E3.S (背面) | 2 x U.2<br>8 x 2.5 インチ / U.2<br>12 x 3.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S / 40 x E3.S | 2 x U.2<br>8 x 2.5 インチ / U.2<br>12 x 3.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 20 x E3.S<br>2 x E3.S (背面) | 3.5 インチ x 4<br>4 x U.2<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 20 x E3.S | 8 x 2.5 インチ / U.2<br>12 x 3.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S / 16 x E3.S / 32 x E3.S / 40 x E3.S | 24 x 2.5 インチ U.2 Gen5                           | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ / U.2       | 12 x 3.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ |
| NVMe ドライブの最大数:        | 16   | 32   | 22  | 44   | 32   | 22   | 40   | 22  | 40  | 24  | 8   | 該当なし                                   |                              |
| Gen5 PCIe スロットの最大数:   | 4  | 4  | 3   | 8  | 5  | 3  | 8  | 3   | 8   | 5*  | 3   | 4                                      |                              |

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー             | R470  | R570                        | R670       | R770                        | R770AP | R6715   | R7715                       | R6725      | R7725                       | R7725xd | R4715 | R5715 |
|---------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------|-------|
| Gen4 PCIe スロットの最大数: | 該当なし  | 該当なし                        | 該当なし       | 該当なし                        | 該当なし   | 該当なし  | 該当なし                        | 該当なし       | 該当なし                        | 該当なし    | 該当なし  | 該当なし  |
| アクセラレーター サポートの最大数:  | 4 x 75 W SW   | 3 x 400 W DW または 4 x 75W SW | 3 x 75W SW | 2 x 450 W DW または 6 x 75W SW | 該当なし   | 3 x 75 W SW   | 3 x 450 W DW または 6 x 75W SW | 3 x 75W SW | 2 x 450 W DW または 6 x 75W SW | 該当なし    |       |       |
| ラックの高さ (U)          | 1   | 2                           | 1          | 2                           | 2      | 1   | 2                           | 1          | 2                           | 2       |       |       |
| セキュリティ機能の統合         | 暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED)、セキュアブート、安全なコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック)、シリコン ルート オブ トラスト、セキュアな消去、System Lockdown (iDRAC10 Enterprise またはデータセンターが必要)、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、シャード イントルージョン検出 |                             |            |                             |        | 暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED)、セキュアブート、安全なコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック)、セキュアな消去、シリコン ルート オブ トラスト、System Lockdown、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、AMD Secure Memory Encryption (SME)、AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV)、シャード イントルージョン検出 |                             |            |                             |         |       |       |

メモ: \* アスタリスク (\*) が付いている機能は、製品発売時点では利用できない場合があります。機能の利用可否については、Dell.com の [製品コンフィギュレーター] ページを参照してください。

# Dell PowerEdge ラック サーバー



## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | R760   | R660   | R7625   | R6625   | R7615   | R6615   | R660xs   | R760xs   | HS5610***   | HS5620***  |   |
|-----------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
|                       |  |  |   |   |   |   |  |  |   |  |   |
| 主要な特性                 | 要求の高いアプリケーションでパフォーマンスと汎用性を実現   | 要求の高いアプリケーションでパフォーマンスと汎用性を実現   | 画期的なパフォーマンス   | 画期的なパフォーマンス   | パワフルなパフォーマンスと拡張性  | 最高のパフォーマンスと優れた TCO  | 最も一般的な IT アプリケーションに適したサイズ  | 最も一般的な IT アプリケーションに適したサイズ                                      | コンピューティング ワークロード向けに最適化されたオープンエコシステム   | ストレージ密度の高いワークロード向けに最適化されたオープンエコシステム  |   |
| ターゲット ワークロード          | 混在ワークロード標準化データベースと分析仮想デスクトップインフラストラクチャ   | 高密度仮想化、高密度データベース分析、混在ワークロードの標準化  | ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)、仮想化   | ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)、仮想化   | ソフトウェア定義ストレージ (SDS)、仮想化、データ分析   | 仮想化、ハイパーコンバージド インフラストラクチャ (HCI)、ネットワーク機能仮想化 (NFV)   | 仮想化、クラウド、スケールアウト データベース、ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)  | 仮想化、ソフトウェア定義ストレージ、中程度の VM 密度または VDI                            | 仮想化、スケールアウト データベース、ソフトウェア定義ストレージ ノード  | 仮想化、中程度の VM 密度または VDI、ソフトウェア定義ストレージ ノード                                    |   |
| プロセッサのタイプ             | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 56 コア) または 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 64 コア)  |  | 2 x AMD EPYC™ 第 4 世代 9004 シリーズ プロセッサ (プロセッサあたり最大 128 コア)  |   | 1 x AMD EPYC™ 第 4 世代 9004 シリーズ プロセッサ (最大 128 コア)  |   | 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (最大 28 コア)、または 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 32 コア)  |  | 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (最大 32 コア)、または 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 32 コア) |  |   |
| DDR5 DIMM スロット (最大容量) | 32 (8 TB)  |  | 24 (6 TB)   |   | 12 (3 TB)   |   | 16 (1.5 TB)  |  | 16 (2 TB)   |  |   |
| ディスクドライブの最大数:         | 3.5 インチ x 12<br>8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>16 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x E3.S (背面)  | 8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>14 x E3.S<br>16 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>2 x E3.S (背面) | 3.5 インチ x 8<br>3.5 インチ x 12<br>8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x E3.S (背面) | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>14 x E3.S<br>16 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>2 x E3.S (背面)   | 3.5 インチ x 8<br>3.5 インチ x 12<br>8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x 2.5 インチ (背面)<br>4 x E3.S (背面) | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>14 x E3.S<br>16 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>2 x E3.S (背面) | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>14 x E3.S<br>16 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面)<br>2 x E3.S (背面)  | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>10 x 2.5 インチ<br>2 x 2.5 インチ (背面) | 3.5 インチ x 12<br>3.5 インチ x 8<br>8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ + 8 x NVMe<br>2 x 2.5 インチ (背面)                   | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>6 x NVMe<br>10 x 2.5 インチ<br>2 x 2.5 インチ (背面) | 3.5 インチ x 12<br>3.5 インチ x 8<br>8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ + 8 x NVMe<br>2 x 2.5 インチ (背面) |
| NVMe ドライブの最大数:        | 24   | 10   | 24  | 10  | 24  | 10  | 10   | 8  | 10  | 8  |   |
| Gen5 PCIe スロットの最大数:   | 4  | 2  | 4   | 2   | 4   | 2   | 2  | 2  | 2   | 2  |   |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 8  | 3  | 8   | 3   | 4   | 3   | 3  | 4  | 3   | 4  |   |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 2 x 350 W DW または 6 x 75 W SW   | 3 x 75 W SW  | 2 x 300 W DW または 6 x 75 W SW  | 3 x 75 W SW   | 3 x 300 W DW または 6 x 75 W SW  | 3 x 75 W SW   | 該当なし   | 2 x 75 W SW  | 該当なし  | 2 x 75 W SW  |   |
| ラックの高さ (U)            | 2  | 1  | 2   | 1   | 2   | 1   | 1  | 2  | 1   | 2  |   |
| セキュリティ機能の統合           | TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャシ インテリジェントアラート、標準セキュリティとしてのセキュアブート、シリコンルート オブトラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用した SED)、すべてのラックでのセキュアなコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック) および System Erase。 |  |   | TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、セキュアブート、セキュア消去、シリコンルート オブトラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、AMD セキュアメモリー暗号化 (SME)、AMD セキュア暗号化仮想化 (SEV) |   |   | TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャシ インテリジェントアラート、標準セキュリティとしてのセキュアブート、シリコンルート オブトラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用した SED)、すべてのラックでのセキュアなコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック) および System Erase。 |  |   |  |   |

メモ: \* アスタリスク (\*) が付いている機能は、製品発売時点では利用できない場合があります。機能の利用可否については、Dell.com の [製品コンフィギュレーター] ページを参照してください。

\*\*\* HS560 および HS5620 は、一部のお客様向けの Hyperscale Nex プログラムを通してのみ提供されます

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | R960  | R860  | R760xa   | R760xd2  | R360  | R260   |
|-----------------------|---|---|--|--|---|--|
|                       |   |   |  |  |   |  |
| 主要な特性                 | ビジネス継続性とスケールアウトのための圧倒的な高速化  | 高密度コンピューティングでビジネスクリティカルなコアワークロードを強化   | 集約型 GPU アプリケーション向けのハイパフォーマンスで拡張性に優れたサーバー   | 高密度ストレージ、高速な検索、拡張性   | 合理化された生産性、ハイエンタープライズ GPU、一般的なビジネス アプリケーションに対応する強力なコンピューティング。  | 最新の Intel® Xeon® 6300 シリーズ プロセッサ、DDR5 メモリー、NVMe BOSS、ENERGY STAR 4.0 PSU を搭載し、フィルター ベゼルを備えた、ニアエッジのお客様向けの奥行き短いラックサーバー   |
| ターゲットワークロード           | 大容量インメモリー データベース、データ分析、AI と仮想化、仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)  |   | AI/ML/DL トレーニングと推論<br>デジタル ツイン、グラフィックス レンダリング<br>仮想化と VDI グラフィックス  | ファイル / オブジェクト ストレージ、ビデオキャプチャと監視、ビデオ ストリーミング  | コラボレーションと共有、メールとメッセージング、データベース  | コラボレーションと共有、メールとメッセージング、ニアエッジ アプリケーション   |
| プロセッサのタイプ             | オプションの Intel® QuickAssist テクノロジーを搭載した、4 台の第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 60 コア)   |   | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー (プロセッサごとに最大 56 コア) または<br>2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 64 コア) | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー (プロセッサごとに最大 32 コア) または<br>2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 28 コア) | 1 x Intel® Xeon® 6300 シリーズ プロセッサ (最大 8 コア)、または<br>1 x Intel® Xeon® E-2400 シリーズ プロセッサ (最大 8 コア)、または<br>1 x Intel® Pentium プロセッサ (2 コア) | 1 x Intel® Xeon® 6300 シリーズ プロセッサ (最大 8 コア)、または<br>1 x Intel® Xeon® E-2400 シリーズ プロセッサ (最大 8 コア)、または<br>1 x Intel® Pentium プロセッサ (2 コア)                                      |
| DDR5 DIMM スロット (最大容量) | 64 (16 TB)  |   | 32 (8 TB)  | 16 (1.5 TB)  | 4 (128 GB)  | 4 (128 GB)   |
| ディスクドライブの最大数:         | 8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>32 x 2.5 インチ<br>16 x E3.S<br>8 x 2.5 インチ + 16 x E3.S   | 8 x 2.5 インチ<br>16 x 2.5 インチ<br>24 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S<br>2 x 2.5 インチ (背面) | 6 x 2.5 インチ<br>8 x 2.5 インチ<br>6 x E3.S   | 12 x 3.5 インチ (前面ベイ) + 12 x 3.5 インチ (ミッドベイ)<br>2 x 2.5 インチ 2、4 x 2.5 インチ、4 x 3.5 インチ、または 4 x E3.S (背面)                        | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ<br>6 x 2.5 インチ SAS/SATA + 2 x 2.5 インチ NVMe   | 3.5 インチ x 2<br>6 x 2.5 インチ<br>4 x 2.5 インチ チップ SATA SSD (SW RAID)<br>4 x 2.5 インチ チップ SATA + 2 x 2.5 インチ NVMe (SW RAID)<br>4 x 2.5 インチ SAS/SATA + 2 x 2.5 インチ NVMe (HW RAID) |
| NVMe ドライブの最大数:        | 24  | 24  | 8  | 4  | 2   | 2  |
| Gen5 PCIe スロットの最大数:   | 12  | 8   | 12   | 該当なし   | 2   | 該当なし   |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 該当なし  | 4   | 該当なし   | 5  | 2   | 2  |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 4 x 400 W DW  | 該当なし  | 4 x 400 W DW または 12 x 75 W SW  | 2 x 75 W SW、1 x 75 W SW + 1 x 150 W SW または 1 x 180 W DW  | 1 x 60 W SW   | 該当なし   |
| ラックの高さ (U)            | 4   | 2   | 2  | 2  | 1   | 1  |
| セキュリティ機能の統合           | TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャシーントルージョンアラート、標準セキュリティとしてのセキュアブート、シリコンルート オブトラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用した SED)、すべてのラックでのセキュアなコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック) および System Erase。 |   |  |  |   |  |

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | XE7745   | XE7740  | XE9680L  | XE9685L  |
|-----------------------|--|---|--|--|
|                       |  |   |  |  |
| 主要な特性                 | AI 推論、モデル ファインチューニング、ハイパフォーマンス コンピューティング用に設計された内蔵 GPU スロットは、ネットワーク接続用の 8 個の追加の Gen 5.0 PCIe スロットとペアリングされており、Dell PowerEdge R760xa と比較して 2 倍の DW PCIe GPU 容量を備えた高密度で柔軟な構成を実現します   | AI 推論、モデル ファインチューニング、ハイパフォーマンス コンピューティング用に設計された内蔵 GPU スロットは、ネットワーク接続用の 8 個の追加の Gen 5.0 PCIe スロットとペアリングされており、Dell PowerEdge R760xa と比較して 2 倍の DW PCIe GPU 容量を備えた高密度で柔軟な構成を実現します  | 4U フォーム ファクターのダイレクト リキッド クーリング CPU および GPU により、優れた AI トレーニングと HPC のパフォーマンスを発揮  | 4U フォーム ファクターのダイレクト リキッド クーリング CPU および GPU により、優れた AI トレーニングと HPC のパフォーマンスを発揮  |
| ターゲット ワークロード          | 生成 AI ファインチューニング、生成 AI 推論、自然言語処理、デジタル ツイン、エージェント AI  | 生成 AI ファインチューニング、生成 AI 推論、自然言語処理、デジタル ツイン、エージェント AI   | AI トレーニング、LLM トレーニング、ファインチューニング、大規模 LLM 推論   | AI トレーニング、LLM トレーニング、ファインチューニング、大規模 LLM 推論   |
| プロセッサのタイプ             | 2 x 第 5 世代 AMD EPYC™ 9005 シリーズ プロセッサ (プロセッサあたり最大 192 コア)   | 2 x 第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 56 コア)   | 2 x 第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 64 コア)  | 2 x 第 5 世代 AMD EPYC™ 9005 シリーズ プロセッサ (プロセッサあたり最大 192 コア)   |
| DDR5 DIMM スロット (最大容量) | 24 (3 TB)  | 24 (3 TB)   | 32 (4 TB)  | 24 (3 TB)  |
| ディスクドライブの最大数:         | 8 x E3.S   | 8 x E3.S  | 8 x 2.5 インチ  | 8 x 2.5 インチ  |
| NVMe ドライブの最大数:        | NA   | 該当なし  | 8  | 8  |
| Gen5 PCIe スロットの最大数:   | 8  | 8   | 12   | 12   |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 該当なし   | 該当なし  | 該当なし   | 該当なし   |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 8 x 600 W SW または 16 x 75 W SW  | 8 x 600 W SW または 16 x 75 W SW   | 8 x NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 GPU、NVIDIA NVLink テクノロジーとの完全な相互接続   | 8 x NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 GPU、NVIDIA NVLink テクノロジーとの完全な相互接続   |
| ラックの高さ (U)            | 4  | 4   | 4  | 4  |
| 統合ラック                 | 該当なし   | 該当なし  | IR5000 要件  | IR5000 要件  |
| セキュリティ機能の統合           | 暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED) *、セキュア ブート、安全なコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック)、セキュア消去、Silicon Root of Trust、System Lockdown (iDRAC10 Enterprise または Datacenter が必要) *、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、AMD Secure Memory Encryption (SME)、AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) | シャーン イントラージョン検出、暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED)、セキュア ブート、Secured Component Verification (ハードウェア整合性チェック)、セキュア消去、Silicon Root of Trust、System Lockdown (iDRAC10 Enterprise または Datacenter が必要)、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定 | 暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED)、セキュア ブート、Secured Component Verification (ハードウェア整合性チェック)、セキュア消去、Silicon Root of Trust、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定 | 暗号化形式で署名されたファームウェア、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理機能を備えた SED)、セキュア ブート、Secured Component Verification (ハードウェア整合性チェック)、セキュア消去、Silicon Root of Trust、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定 |

メモ: \* アスタリスク (\*) が付いている機能は、製品発売時点では利用できない場合があります。機能の利用可否については、Dell.com の [製品コンフィギュレーター] ページを参照してください。

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | XE9680   | XE9640  | XE8640  | XR7620  | XR5610  |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
|                       |  |   |   |   |   |
| 主要な特性                 | 妥協のない高速化された AI トレーニング パフォーマンス、H100 GPU を選択できる柔軟性、最大 35C の周囲温度までサポートする 6U 2 ソケット  | 2U フォーム ファクターの直接液体冷却 CPU と GPU により、密度が最適化された AI と HPC のパフォーマンスを実現   | より高速な ML/DL トレーニングと HPC パフォーマンス、4U 2 ソケット サーバー、最大 35C の周囲温度、標準ラックの奥行き   | エッジに最適化されたハイパフォーマンス、大容量で奥行きの短い 2U 2 ソケット サーバー   | ハイパフォーマンス、短い奥行き、高耐久性、逆取り付け、フィルター付きベゼル、-5C ~ 55C の動作温度   |
| ターゲット ワークロード          | 大規模モデル トレーニング、自然言語処理、レコメンデーション エンジン、会話型 AI、翻訳、創薬   | HPC モデリングとシミュレーション、地震分析、数値流体力学、石油とガス、AI/ML トレーニング、物体検出、画像分類   | HPC モデリングとシミュレーション、地震分析、数値流体力学、石油とガス、AI/ML トレーニング、物体検出、画像分類   | 産業オートメーション、ビデオ分析、販売時点分析、AI 推論、エッジ資産データの集計および分析  | vRAN、D-RAN、O-RAN、産業オートメーション、ビデオ分析、販売時点分析、AI 推論、エッジ資産データの集計と分析   |
| プロセッサのタイプ             | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー (プロセッサごとに最大 56 コア) または 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 56 コア)  | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー (プロセッサごとに最大 56 コア) または 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 64 コア) | 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー (プロセッサごとに最大 56 コア) または 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大 64 コア) | 2 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサあたり最大 16 コア) または 2 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサあたり最大 32 コア) | 1 x 第 5 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサあたり最大 16 コア) または 1 x 第 4 世代 Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサあたり最大 32 コア) |
| DDR5 DIMM スロット (最大容量) | 32 (4 TB)  | • 16 (1 TB) Intel GPU<br>• 8、16、32 (2 TB) NVIDIA GPU  | 32 (4 TB)   | 16 (1 TB)   | 8 (1 TB)  |
| ディスクドライブの最大数:         | 8 x 2.5 インチ<br>16 x E3.S   | 4 x 2.5 インチ   | 8 x 2.5 インチ   | 4 x 2.5 インチ<br>8 x E3.S   | 4 x 2.5 インチ   |
| NVMe ドライブの最大数:        | 8  | 4   | 8   | 4   | 4   |
| Gen5 PCIe スロットの最大数:   | 10   | 4   | 4   | 2   | 2   |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 該当なし   | 該当なし  | 該当なし  | 5   | 該当なし  |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 8 x NVIDIA HGX H100 80GB 700W SXM5 GPU、または NVIDIA HGX H800 8-GPU SXM 80GB 700W GPU、または NVIDIA HGX H200 8-GPU SXM 141GB 700W GPU、または NVIDIA HGX H20 8-GPU SXM 96GB 500W GPU、または 8 x AMD Instinct MI300X 192GB 750W OAM GPU または 8 x Intel Gaudi3 128GB 900W OAM GPU          | 4 x NVIDIA H100 SXM 7000W NVLINK GPU または Intel データセンター Max GPU シリーズ 1550 OAM 600W Xelink GPU                              | 4 x NVIDIA HGX H100 80GB 700W SXM5 GPU、NVIDIA NVLink テクノロジーで全面的に接続します。  | 4 x 150 W SW または 2 x 300 W DW   | 2 x 75 W SW   |
| ラックの高さ (U)            | 6  | 2   | 4   | 2   | 1   |
| 統合ラック                 | オプション: IR5000  | 該当なし  | 該当なし  | 該当なし  | 該当なし  |
| セキュリティ機能の統合           | TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 China NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャードイントルージョン アラート、標準セキュリティとしてのセキュア ブート、シリコン ルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必要)、静止データ暗号化 (ローカルまたは外部キー管理を使用した SED)、セキュアなコンポーネント検証 (ハードウェア整合性チェック) およびすべてのラックでの System Erase。 |   |   |   |   |

メモ: \* アスタリスク (\*) が付いている機能は、製品発売時点では利用できない場合があります。機能の利用可否については、Dell.com の [製品コンフィギュレーター] ページを参照してください。

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | R750  | R750xa  | R650   | R7525   | R6525                     | R7515                      | R6515   | R750xs   | R650xs   | R450                                    | R550   | XR11   | XR12   | R350   | R250   |
|-----------------------|---|---|--|---|---------------------------|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 主要な特性                 | 最も要求の厳しいワークロードに対する優れたパフォーマンス  | 高集約型のGPUワークロード                                | 高い拡張性、最適化されたワークロードパフォーマンス                                  | パワフルなパフォーマンスと柔軟性                                | 高密度な仮想化                   | パワフルなパフォーマンスと拡張性           | 高密度コンピューティング                                    | 拡張性のあるスケールアウトソリューション向けに構築された2Uサーバー                                     | 高密度かつ急増するスケールアウトソリューション向けに構築されたフルパフォーマンスの1Uサーバー            | 価値と密度に重点を置き、汎用IT向けに構築                   | 汎用性、最適な価値、仮想化対応性を備え、汎用IT向けに構築                      | 逆取り付けオプションを備え、エッジ中心、短い奥行きで堅牢                         | 逆取り付けオプションを備え、エッジ中心、短い奥行きで堅牢                         | 生産性とデータ集約型アプリケーションにおいてパワフルなパフォーマンスの1Uサーバー    | 一般的なビジネスアプリケーション向けのパワフルなコンピューティングと生産性の合理化                                    |
| ターゲットワークロード           | データベースと分析、HPC、従来の企業IT、VDI、AI、MLの環境  | AI、ML、DLのトレーニングと推論、HPC、仮想化の環境                 | 混在ワークロードの標準化、データベースと分析、HFT、従来の企業IT、VDI、HPC、AI、またはMLの環境     | オールフラッシュSDS、VDI、データ分析                           | HPC、高密度VDI、仮想化            | SDS、仮想化、データ分析              | 仮想化、HCI、NFV                                     | 仮想化、中程度のVM密度またはVDI、スケールアウトデータベースのワークロード                                | 仮想化、クラウド、スケールアウトデータベース、ハイパフォーマンスコンピューティングワークロード            | 小規模ITインフラストラクチャ、小規模VM、スモールビジネス固有のワークロード | 小規模ITインフラストラクチャ、小規模VM密度、スモールビジネス固有のワークロード          | 電気通信/5G (MEC、CDN、vRAN)、軍用、小売店舗 (分析: ビデオ監視/POS/IOT集計) | 電気通信/5G (MEC、CDN、vRAN)、軍用、小売店舗 (分析: ビデオ監視/POS/IOT集計) | 中小企業、リモートオフィス/支社、コラボレーションと共有、データ分析、仮想化ワークロード | 中小企業、リモートオフィス/支社、コラボレーションと共有、メール/メッセージング、ファイル/印刷ワークロード                       |
| プロセッサのタイプ             | 2 x 第3世代Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大40コア)  |   |  | 2 x 第2世代または第3世代AMD EPYC™ プロセッサ (プロセッサごとに最大64コア) |                           |                            | 1 x 第2世代または第3世代AMD EPYC™ プロセッサ (プロセッサごとに最大64コア) |  | 2 x 第3世代Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大32コア)         |   | 2 x 第3世代Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大24コア) |  | 1 x 第3世代Intel® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (プロセッサごとに最大36コア)   |  | 1 x Intel Xeon E-2300 シリーズ プロセッサ (最大8コア) または 1 x Intel Pentium プロセッサ (最大2コア) |
| DDR4 DIMM スロット (最大容量) | 32 (8 TB)   |   | 32 (4 TB)  |   |                           | 16 (2 TB)                  |   | 16 (1 TB)  |  | 8 (1 TB)                                |  | 4 (128 GB)   |  |  |  |
| ディスクドライブの最大数:         | 3.5インチ x 12<br>8 x 2.5インチ<br>16 x 2.5インチ<br>24 x 2.5インチ<br>2 x 2.5インチまたは4 x 2.5インチ (背面)   | 6 x 2.5インチ<br>8 x 2.5インチ                      | 3.5インチ x 4<br>8 x 2.5インチ<br>10 x 2.5インチ<br>2 x 2.5インチ (背面) | 3.5インチ x 12<br>26 x 2.5インチ                      | 3.5インチ x 4<br>12 x 2.5インチ | 3.5インチ x 12<br>24 x 2.5インチ | 3.5インチ x 4<br>8 x 2.5インチ                        | 3.5インチ x 8<br>3.5インチ x 12<br>8 x 2.5インチ<br>16 x 2.5インチ<br>+ 8 x 2.5インチ | 3.5インチ x 4<br>8 x 2.5インチ<br>10 x 2.5インチ<br>2 x 2.5インチ (背面) | 3.5インチ x 4<br>8 x 2.5インチ                | 3.5インチ x 8<br>8 x 2.5インチ<br>16 x 2.5インチ            | 4 x 2.5インチ   | 6 x 2.5インチ   | 3.5インチ x 4<br>8 x 2.5インチ                     | 3.5インチ x 4<br>4 x 3.5インチ (ケーブル接続)<br>2 x 3.5インチ (ケーブル接続)                     |
| NVMe ドライブの最大数:        | 24  | 8   | 12   | 24  | 12                        | 24                         | 10  | 8  | 10   | 該当なし                                    | 4  | 6  | 該当なし   | 3  | 2  |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 8   | 8   | 3  | 8   | 3                         | 2                          | 1   | 5  | 3  | 2                                       | 3  | 3  | 5  | 3  | 2  |
| Gen3 PCIe スロットの最大数:   | 該当なし  |   |  |   |                           | 2                          | 1   | 1  | 該当なし   |   | 1  | 該当なし   |  |  |  |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 2 x 300 W DW または 4 x 150 W SW または 6 x 75 W SW   | 4 x 150 W SW または 4 x 300 W DW または 2 x 75 W SW | 3 x 75 W SW  | 3 x 300 W DW または 6 x 75 W SW                    | 3 x SW                    | 4 x SW、1 x DW、1 x FPGA     | 1 x SW  | 該当なし   |  |   |  | 2 x 75 W SW  | 2 x 75 W または 150 W SW<br>2 x 300 W DW                | 該当なし   |  |
| ラックの高さ (U)            | 2   | 2   | 1  | 2   | 1                         | 2                          | 1   | 2  | 1  | 1                                       | 2  | 1  | 2  | 1  | 1  |
| セキュリティ機能の統合           | TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 中国 NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャーン侵入アラート、セキュアブートが、すべてのラックにおいて標準のセキュリティ機能になっています。シリコンルート オブ トラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必須)、System Erase などの統合されたセキュリティ機能がすべてのラックにおいて標準 |   |  |   |                           |                            |   |  |  |   |  |  |  |  |  |

# Dell PowerEdge ラック サーバー

## クイックリファレンスガイド

| ラックサーバー               | R940  | R940xa                                | R840                             | R740xd   | R740                        | R740xd2   | R640                                | R540            | R440                             | R340  | R240                                    |
|-----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|---|
|                       |   |                                       |                                  |  |                             |   |                                     |                 |                                  |   |   |
| 主要な特性                 | 強力なパフォーマンス  | 圧倒的な高速化                               | データ分析を一気に加速                      | 拡張性のあるストレージ性能                                    | アプリケーション パフォーマンスの最適化        | エンタープライズ コンテンツ サーバー   | パフォーマンスと密度                          | バランスと適応性        | スケールアウト コンピューティング                | ビジネスの成長を加速  | シンプルさを追求したコンピューティング                     |
| ターゲット ワークロード          | インメモリー データベース   | GPU データベースの高速化と機械学習                   | データ集約型ワークロード、HFT、高密度の仮想化         | SDS、サービス プロバイダー、ビッグデータサーバー                       | VDI とクラウド ワークロード            | メディア ストリーミングと SDS   | スケールアウト データセンターの高密度なコンピューティングとストレージ | メール メッセージングと仮想化 | HPC、Web テクノロジー、スケールアウトインフラストラクチャ | ROBO の生産性とデータ集約型アプリケーション  | スモール ビジネスおよびサービス プロバイダーのワークロード          |
| プロセッサのタイプ             | 4 x 第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ  |                                       |                                  | 2 x 第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ               |                             |   |                                     |                 |                                  | インテル Xeon E-2200、インテル Core i3®、インテル Pentium®、またはインテル Celeron® プロセッサ x 1 |   |
| DDR4 DIMM スロット (最大容量) | 48 (15.36 TB)   |                                       |                                  | 24 (7.68 TB)                                     |                             | 16 (1 TB)   | 24 (7.68 TB)                        | 16 (1 TB)       |                                  | 4 (64 GB)   |   |
| ディスクドライブの最大数:         | 24 x 2.5 インチ  | 32 x 2.5 インチ                          | 26 x 2.5 インチ                     | 3.5 インチ x 18<br>32 x 2.5 インチ                     | 3.5 インチ x 8<br>16 x 2.5 インチ | 3.5 インチ x 26<br>16 x 3.5 インチ +<br>10 x 2.5 インチ <sup>2</sup> | 3.5 インチ x 4<br>12 x 2.5 インチ         | 3.5 インチ x 14    | 3.5 インチ x 4<br>10 x 2.5 インチ      | 3.5 インチ x 4<br>8 x 2.5 インチ  | 3.5 インチ x 4<br>4 x 2.5 インチ <sup>2</sup> |
| NVMe ドライブの最大数:        | 12  | 4                                     | 24                               |  |                             | 該当なし  | 10                                  | 該当なし            | 4                                | 該当なし  |   |
| Gen4 PCIe スロットの最大数:   | 該当なし  |                                       |                                  |  |                             |   |                                     |                 |                                  |   |   |
| Gen3 PCIe スロットの最大数:   | 13  | 12                                    | 6                                | 8  | 5                           |   | 3                                   | 5               | 2                                | 2   |   |
| アクセラレーター サポートの最大数:    | 該当なし  | 4 x DW GPU または 4 x DW または 8 x SW FPGA | 2 x DW GPU または 2 x SW または W FPGA | 3 x DW または 6 x SW GPU または 3 x DW または 4 x SW FPGA | 該当なし                        |   | SW GPU x 1 または SW FPGA x 1          | 該当なし            |                                  |   |   |
| ラックの高さ (U)            | 3   | 4                                     | 2                                |  |                             |   | 1                                   | 2               | 1                                | 1   |   |
| セキュリティ機能の統合           | TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 認定、TPM 2.0 中国 NationZ、暗号化形式で署名されたファームウェア、シャーン侵入アラート、セキュア ブートが、すべてのラックにおいて標準のセキュリティ機能になっています。シリコン ルート オブトラスト、System Lockdown (iDRAC9 Enterprise または Datacenter が必須)、System Erase などの統合されたセキュリティ機能がすべてのラックで標準になっています。 |                                       |                                  |  |                             |   |                                     |                 |                                  |   |   |

<sup>1</sup> すべての機能をすべてのプラットフォームで利用できるわけではありません。

<sup>2</sup> ドライブではハイブリッド キャリアーを使用し、3.5 インチ ドライブ ベイに収まります。(R740xd2 では、最大 10 台の 2.5 インチ SSD でハイブリッド構成が利用可能です)

## ゼロトラスト IT 環境および運用のためのサイバー レジリエント アーキテクチャ

セキュリティは、保護されたサプライチェーンや工場からサイトへの信頼性保証など、PowerEdge ライフサイクルのすべての段階に統合されています。シリコンベースのルート オブ トラストはエンドツーエンドの起動耐障害性を支え、多要素認証 (MFA) とロールベースのアクセス制御により、信頼できる運用を守ります。

## サステナビリティ

PowerEdge ポートフォリオは、製品と梱包へのリサイクル素材の使用から、エネルギー効率を検討した革新的なオプションに至るまで、二酸化炭素排出量の削減と運用コストの削減に役立つ製品の製造、提供、リサイクルを目的として設計されています。さらに、デル・テクノロジーズの支援を得て、責任を持ってレガシー システムを簡単に廃棄することもできます。

## 自律型インフラストラクチャによって効率性を向上させ、運用を加速

Dell OpenManage Systems Management ポートフォリオにより、IT インフラストラクチャの管理と保護の複雑さが軽減されます。デル・テクノロジーズの直感的なエンドツーエンドのツールを使用することにより、ビジネスの成長に集中するためにプロセスや情報のサイロを削減し、安全で統合された IT エクスペリエンスを実現できます。Dell OpenManage ポートフォリオは、お客様のイノベーションの原動力となり、お客様のテクノロジー環境のスケールアップ、管理、保護を支援するツールや自動化を提供します。

## Dell Technologies Services でサーバーを安心して活用

どこにいても対応できるよう設計された包括的なサービスで、PowerEdge サーバーを最大限に活用しましょう。AI 向けプロフェッショナル サービスで高度な AI ユース ケースを実現する際のタイムトゥバリューを短縮し、ProDeploy Suite でカスタマイズされた導入オプションから選択し、ProSupport Suite を通じて、プロアクティブで予測的なサポートを受けることができます。ほかにもさまざまなメリットが得られる当社のサービスは世界 170 の拠点で利用可能で、6 万人以上の従業員とパートナーが支えています。

PowerEdge サーバーに関する詳細についてもっと知るには



PowerEdge サーバーのサービスについての詳細情報



Dell のシステム管理ソリューションについての詳細情報



Dell のリソースライブラリーを検索



X (旧 Twitter) で PowerEdge サーバーをフォロー



セールスまたはサポートについてはデル・テクノロジーズのエキスパートにお問い合わせください



LinkedIn で PowerEdge サーバーをフォロー

総合リストについては、[dell.com/PowerEdge](https://dell.com/PowerEdge) にアクセスしてください。製品の提供状況は地域によって異なる場合があります。詳細については、Dell の営業担当者までお問い合わせください。

Copyright © Dell Inc. またはその関連会社。All rights reserved. (不許複製・禁無断転載)。Dell Technologies、Dell、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。